

檔 號：  
保存年限：

# 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 函

地址：106台北市和平東路二段  
106號3樓

傳真：02-27377730

聯絡人：陳彥君

聯絡電話：02-27377679

電子郵件

：ycchen@stpi.narl.org.tw

受文者：遠東科技大學

發文日期：中華民國102年1月4日

發文字號：國研政趨字第10208000020號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(102年第一梯次簡章.pdf, 共1個電子檔案)

主旨：「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」102年第一梯次赴美人才招生開始接受報名，敬請 貴單位協助公告週知並請踴躍參加，請 查照。

說明：

- 一、為培育台灣高階醫療器材的跨領域人才，財團法人國家實驗研究院承辦執行「台灣-史丹福醫療器材產品設計之人才培訓計畫」(Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program；以下簡稱 STB)。希望透過與美國史丹福大學合作，甄選出工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，至史丹福大學接受醫療產品設計及商業化運用實務訓練。史丹福大學所提供的培訓模式非一般的教學課程，包括確認臨床需求至產品設計至智財權佈局至商品化評估的產品化流程，提供學員所欠缺的產品化實務概念。學員需臨床觀察、專案執行、產品專利佈局及法規認證等實務訓練、與產業界互動之過程，由不同領域之專業角度，瞭解臨床醫療運用上的創新價值，進而產生創意改良設計，尋求創業機會。
- 二、102年第一梯次即日起開始接受申請，截止日期為102年3月1日。



裝

訂

線

三、報名方式及相關資訊，請上STB計畫網站查詢(網址：[www.stb.org.tw](http://www.stb.org.tw))。

四、檢附STB計畫102年第一梯次赴美人才招生簡章一份(如附件一)。

正本：大仁科技大學、大同大學、大同技術學院、大華技術學院、大葉大學、大漢技術學院、中山醫學大學、中州學校財團法人中州科技大學、中原大學、中國文化大學、中國科技大學、中國醫藥大學、中華大學、中華科技大學、中華醫事科技大學、中臺科技大學、元培科技大學、元智大學、世新大學、北台灣科學技術學院、台北海洋技術學院、台南應用科技大學、弘光科技大學、正修科技大學、永達技術學院、吳鳳科技大學、亞東技術學院、亞洲大學、和春技術學院、明志科技大學、明新科技大學、明道大學、東方設計學院、東吳大學、東南科技大學、東海大學、長庚大學、長庚技術學院、長榮大學、南台科技大學、南亞技術學院、南華大學、南開科技大學、南榮技術學院、建國科技大學、美和科技大學、致理技術學院、修平技術學院、真理大學、高苑科技大學、高雄市立空中大學、高雄醫學大學、高鳳數位內容學院、國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立交通大學、國立成功大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立空中大學、國立花蓮教育大學、國立虎尾科技大學、國立屏東科技大學、國立屏東商業技術學院、國立屏東教育大學、國立政治大學、國立高雄大學、國立高雄師範大學、國立高雄海洋科技大學、國立高雄第一科技大學、國立高雄應用科技大學、國立清華大學、國立陽明大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立新竹教育大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺中科技大學、國立臺中教育大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學、國立臺北護理健康大學、國立臺東大學、國立臺南大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣海洋大學、國立澎湖科技大學、國立聯合大學、國防醫學院、崑山科技大學、淡江大學、清雲科技大學、逢甲大學、景文科技大學、朝陽科技大學、華夏技術學院、開南大學、慈濟大學、慈濟技術學院、萬能科技大學、義守大學、聖約翰科技大學、僑光科技大學、嘉南藥理科技大學、實踐大學、臺北市立教育大學、臺北醫學大學、輔仁大學、輔英科技大學、遠東科技大學、銘傳大學、德霖技術學院、稻江科技暨管理學院、黎明技術學院、樹德科技大學、亞太創意技術學院、醒吾科技大學、靜宜大學、龍華科技大學、嶺東科技大學、環球科技大學、蘭陽技術學院、國立臺灣大學校友聯絡室、國立交通大學校友會、國立成功大學校友聯絡中心、國立中央大學校友會、國立台灣科技大學校友會、國立台北科技大學校友會、中華民國哈佛大學校友會、美國史丹福大學在台校友會、東海大學就業輔導暨校友聯絡室、中原大學校友服務中心、東吳大學校友總會、逢甲大學校友總會、國立清華大學校友服務中心、淡江大學校友服務暨資源發展處

裝

訂



線



副本：

102/01/04  
14:56:36

裝



線